

北京 2°C~-4°C 微风转北风

[订阅期刊](#)

[全部](#)

请输入关键字，如：RS 材料 新能源

[首页](#)

[英文版](#)

[mychipchina](#)

[光伏世界](#)

[编辑信息](#)

[展会信息](#)

**捷径:** [新闻动态](#) | [采访报道](#) | [制造工艺](#) | [封装技术](#) | [设备与材料](#) | [纳米技术](#) | [芯片设计](#) | [FPD](#) | [LED](#)

本期内容



2011年10/11月刊

[订阅期刊](#)

[过期查询](#)

[新闻动态](#)

[保存](#) [打印](#)

## 英特尔宣布将合并四大部门组建移动通信部门

录入时间：2011-12-16 10:44:32

英特尔于12月15日（北京时间）凌晨时候宣布将对公司的四大部门进全新的移动通信部门，以在智能手机和平板电脑市场上加速追赶竞争对手相关市场上还未获得真正发展。

英特尔发言人罗伯特·曼尼塔指出，新部门将由此前的上网本和平板电脑部门、移动通信部门和移动无线部门合并而成。罗伯特·曼尼塔同时也表示目标是加快和改善产品的研发过程”。

尽管目前英特尔处理器占有了全球PC市场约80%的份额，但是该公司增长智能手机和平板电脑市场上有所作为。据悉合并后的新部门将由迈尤尔负责管理。贝尔曾经协助开发过苹果的iPhone产品，并于去年加入了出任过欧洲第二大芯片制造商英飞凌的高级总裁，英飞凌在今年1月期间尤尔便开始负责英特尔的移动通信部门。

在合并之前，英特尔的移动无线部门主要负责包括WiFi在内的短距网则负责开发智能手机芯片。英特尔此前一直在调整其PC芯片架构，以更让备，但是该公司面临着包括高通以及德州仪器(微博)等竞争对手的强力冲由ARM授权的技术，致力于开发低能耗芯片——低能耗对设备的电池使用

目前外界普遍预计生产商将会在明年年初推出搭载了英特尔移动芯机。



赞助企业





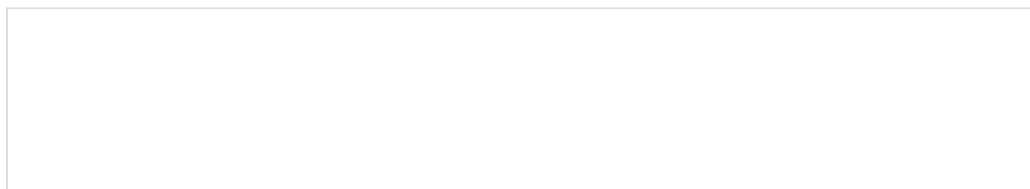
上一篇: [以碳纳米管取代铜 TSV芯片效能更...](#)

下一篇: [SEMICON CHINA 2011](#)

**版权声明:**

《半导体科技》网站的一切内容及解释权皆归《半导体科技》杂志社版权所有,未经

《半导体科技》杂志社。



友情链接



ACT International Media Group专业杂志, 欢迎免费索阅



LEDs科技



光伏世界



SMT China



便携产品设计



半导体科技

首页 | 关于我们 | 联络我们 | 人才招聘 | 收藏本站 | China advertising

Copyright© 2011: 《半导体科技》; All Rights Reserved.

请用 Microsoft Internet Explorer 6.0 或以上版本。

Please use Microsoft Internet Explorer 6.0 or higher version.

备案序号:粤ICP备05082918号

